No, IS-10112B 来歷/REV. 3 製 仕 品 様 頁 1/6PRODUCT SPECIFICATION 制定年月日 13 - 10 - 18 題 : 10112S/10112B シリーズ 0.5mm ボード トゥ ボード コネクタ ISSUE DATE SUBJECT : SERIES 10112S/10112B 0.5mm pitch board to board connector 改訂年月日 '17 - 5 - 2 REVISED DATA

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 10112S/10112B シリーズ 0.5 mm ピッチ ボード トゥ ボード コネクタに関する仕様及び性 能上の必要事項について規定する。

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する)

適合ソケット: IMSA-10112S-***-GFN1 適合プラグ : IMSA-10112B-***-GFN1

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 50V(AC,DC) (2)最大定格電流 : 0.5A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4. 試験環境

特に性能のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35℃ 常湿 : 25~85%RH

5. 特性

5-1.電気的特性

1.Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 10112S/10112B 0.5mm pitch board to board connector

2. Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached.
(Applied for Pb free plate product)
Socket: IMSA-10112S-***-GFN1
Plug: IMSA-10112B-***-GFN1

3.Rating

(1)Maximum rating voltage : 50 V (AC,DC)

(2) Maximum rating current: 0.5A

(3)Temperature range : $-40 \sim +105 ^{\circ}$ C

4.Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken

as per following environmental condition. Ambient temperature : $15{\sim}35^{\circ}{\rm C}$ Ambient humidity : $25{\sim}85^{\circ}{\rm RH}$

5.Performance

5-1. Electrical performances

	O I.Information					
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications			
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期値: 100mΩ以下			
	Contact resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:120mΩ以下			
		It shall be measured by the dry electric circuit specified	Initial : $100 \text{m}\Omega$ or below			
		as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test: $120 \text{m}\Omega$ or below			
2	耐電圧	隣接する極間にAC250Vを1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。			
	Dielectric	AC 250 V shall be applied for one minute to between next	Should not have any changes.			
	Withstanding	Terminals.				
	Voltage	A Y				
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC250V を印加し、測定する。	初期値:500MΩ以上			
	Insulation	It shall be measured when DC250V is applied to between next	Initial: $500M\Omega$ or more			
	Resistance	terminals.	耐湿試験後:100ΜΩ以上			
			After humidity test: $100 \mathrm{M}\Omega$ or more			
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ			
		7	変形、変色等のない事。			
	Appearance	Visual	Should not have any flaw, scratch,			
			Discoloration and crushed.			

5-2.機械的特性 5-2.Functional performance

		3 212 421	cuonai periormanee			
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications			
1	コンタクトの保持力	コンタクトに25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	0.5N 以上			
		ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。				
	Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm	0.5N or more.			
force		per minute, and measured the force when the contact				
		begins to remove from the housing.				
2	ポストの保持力	ポストに 25mm/分の速度で荷重を加え、ポストがベースより抜	0.5N 以上			
		け始めるまでの荷重を測定する。				
	Post retention	It shall be pushed to the post at the speed of 25mm per	0.5N or more			
	force	minute, and measured the force when the post begins to				
		remove from the base.				
3	挿抜力	ソケットとプラグを 25mm/分の速度で挿抜を行ない、	初期値にて/Initial(単極にて)			
		この時の荷重を測定する。	挿入力:2.45N以下/極			
	Insertion/extraction	The socket and plug shall be mated and unmated	抜去力: 0.05N以上/極			
	force	at the speed of 25mm per minute and measured the	Insertion force: 2.45N or			
		force of insertion and extraction.	below / terminal			
			Extraction force: 0.05N or			
	Y		more / terminal			
4	挿抜耐久性	ソケットとプラグを 25mm/分の速度で 30 回繰り返し	120mΩ以下			
		挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。				
	Insertion/extraction	The socket and plug shall be mated and unmated	$120 \mathrm{m}\Omega$ or below			
	endurance	30 times at the speed of 25mm per minute and measured				
7		the contact resistance after the test.				
4	挿抜耐久性 Insertion/extraction endurance	The socket and plug shall be mated and unmated 30 times at the speed of 25mm per minute and measured	120mΩ以下			

		No. IS-10112B	来歴 / I	REV.	3	頁 / Page	2/
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications				
5	振動試験 Vibration test				験中1μs 以上の瞬断のない事。 験後:120mΩ以下		
		The connector mated is vibrated in the frequency range of $10\sim55\sim10$ Hz per minute and in the constant vibration amplitude 1.5 mm. This motion is applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions (X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	Discontinuity : $1\mu s$ or less After the test : $120m\Omega$ or				elow
6	衝擊試験	コネクタを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度 490m/s ² (50G)、衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に各 3 回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、 試験後接触抵抗を測定する。	試験中試験後			解断の無いこ	٤
	Shock test	The connector mated are installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified; acceleration of 490m/s²(50G) and shock pulses for a duration of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	Discontinuity : $1~\mu \mathrm{s}$ or less After the test : $120 \mathrm{m} \Omega$ or below				elow
<u>5-3.</u> 璞	環境特性	5-3.Environmenta	d perfoi	mance)		
No.	項目/Items	条件/Test conditions			規格/s	pecifications	3
1	耐熱性 Heat resistance	コネクタを嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96 時間 放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2℃	for	l20mΩ			•
2	耐湿性	96 hours. It shall be measured the contact resistance after the コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RH 雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。	RHの 120mΩ以下				
	Humidity	The connector mated is exposed in the humidity chamber $60\pm90\sim95\%$ RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.					
3	塩水噴霧試験	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩丸噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。	k :	.20mΩ	2以下		
	Salt spray test	The connector mated is exposed in the salt spray chamber $35\pm2\%$, $5\pm1\%$ salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	$120 \mathrm{m}\Omega$ or below				
4	S〇₂ガス試験	コネクタを嵌合した状態にて、温度40±2°C、相対湿度75%RH、濃	变 :	ւ 20 m ն	2以下		

10±3ppm.の雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。

resistance after the test.

resistance after the test.

+85±2℃

the test.

常温

ル実施し、試験後接触抵抗を測定する。

The connector mated is exposed in the SO_2 gas chamber $40\pm2^{\circ}C$,

75%RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact

コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃, 相対湿度 75%RH、濃度

The connector mated is exposed in the H_2S gas chamber $40\pm2^{\circ}C$,

コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして10サイク

75%RH $3\pm1ppm$ for 96 hours. It shall be measured the contact

3±1ppm の雰囲気中に96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。

The connector mated is exposed 10 cycles in the following

temperature. It shall be measured the contact resistance after

SO₂ gas test

H2Sガス試験

H₂S gas test

冷熱衝擊試験

shock test

Thermal

5

6

 $120 m\Omega$ or below

 $120 m\Omega$ or below

 $120 m\Omega$ or below

120mΩ以下

120mΩ以下

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7	温湿度サイクル試験	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして	120mΩ以下
ĺ		10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。	
	Humidity	The connector mated is exposed 10 cycles in the following	$120 \mathrm{m}\Omega$ or below
	Resistance	conditions. It shall be measured the contact resistance after	
	(cycling)	the test.	
		+80±2°C	()
		90~95%RH \ \	
			7
		-20±3°C	
1		$ \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow $	7
	-	1 cycle ————————————————————————————————————	,

<u>5-4.その他の特性</u> <u>5-4.Other performance</u>

0 1.	てると呼びる社工	5-4.Other perio	<u> </u>
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の	浸した面積の 95%以上に半田が むらなく
		Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。	付着する事。
	Solderability	The terminal of connector shall be put into the flux and dipped	Solder shall be covered 95% or more of the
	5	into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245 ± 5 °C、 3 ± 0.5 s.	area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性	下記条件にて半田耐熱試験を行う。	端子のガタ 割れ等のないこと
	Resistance to	The pin header shall be tested resistance to soldering heat in	Should not have any flaw and scratch.
	soldering heat	the following condition.	
		条件/condition	
		(1)リフローの場合/In case of reflow	
		適用回数/Applied number : 2 回/twice	
		ピーク温度 <u>: 260℃MAX, 10sMAX</u> .	
		(Peak temperature)	
			:
		(30s)	
		230°CMIN.	·
		✓ (90s) → ←	
		(予熱 150~180℃)	
		(pre-heat: from 150 to 180° C)	
		(pre-near, from 150 to 160 c) 温度は製品上面の温度とする。	
		The temperature shall be measured on the surface of the	
		product.	
		product. (2) 手半田の場合 In case of manual soldering.	·
		半田鏝温度/temperature : 350°CMAX.	
		時間/time : 3±0.5s.	
		基板厚/thickness of PCB : 1.6mm	
		至似乎/ unickness of FOD . 1.0mm	

6-1. 製品の保管期間

納入日より1年とする。

6-2.保管条件

温度 $-10\sim+40$ °C、湿度75%RH 以下の相対湿度で保管してください。

7.使用上の注意

・嵌合について

挿入の際、こじる事の無い様にゆっくりと嵌合して下さい。

・接続方法について

コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。 使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板を 確実に固定して下さい。

コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても43.12m/s²以下とする事。

(共振振動が加わらない事。)

6-1. Term of a guarantee

1 year from delivery day.

6-2.Storage condition

Shall be storage in the house at -10 \sim +40 $^{\circ}$ C,75%RH MAX.

7.Attention of using connector

Mating of connector

When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.

Connect of connector

It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.

When it shall be used the connecter, the P.C.B. are held certainty near mounting of the connector.

Acceleration of connector: 43.12m/s² or less

(The connector shall not be added to resonance acceleration.)

8. ウィスカーに関して

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

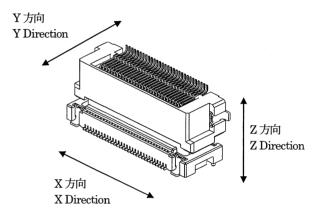
9. 和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

/₂\ 10. 可動量

本仕様書の適用プラグ/ソケットの嵌合において、下記の 可動量を保証する。

(1)X 方向可動量/X Direction : ±0.5mm (2)Y 方向可動量/Y Direction : ±0.5mm (3)Z 方向可動量/Z Direction : ±0.5mm



8. About a whisker

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

9. Difference between Japanese and English

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese.

10.Floating range

To guarantee the floating range of the following.

(1)X Direction : ± 0.5 mm (2)Y Direction : ± 0.5 mm (3)Z Direction : ± 0.5 mm

11. 故障率 Failure rate

MIL-HDBK-217D,2-11,2 による故障率の計算(単位: FIT)

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2(Unit: FIT)

極数/CKT	故障率/Failure rate	極数/CKT	故障率/Failure rate	極数/CKT	故障率/Failure rate
10	2.61	70	14.81		
20	4.06	80	17.94	·	
30	5.67		_		
40	7.52		7		
50	9.63				
60	12.05				

B to B 可動コネクタ

Board to Board Connector

取り扱い説明書

Manual

適用製品:10112シリーズ

0.5mm ピッチ B to B 可動コネクタ

Application product: 10112 series

0.5mm pitch Board to Board Connector

13. 使用上の注意 Attention of using connector

嵌合について Mating of connector

・斜め嵌合やこじる事の無い様に真っ直ぐにゆっくりと挿抜して下さい。

When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.

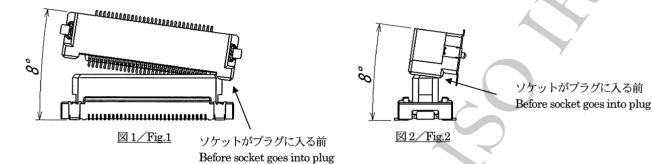
・誘い込み時の角度は図1~図2になりますので、記載角度以下で位置決めをして下さい(ロックさせない状態)。

Figure 1 and 2 show guiding angle. Please locate it below the described angle (Not lock) . (誘い込み時の角度とは最初の位置決め角度であり、嵌合可能な角度ではありません。)

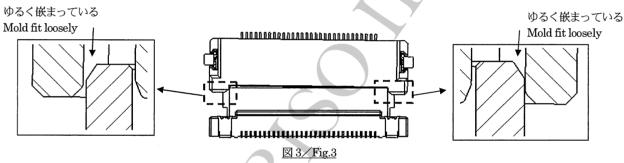
(Guiding angle is initial location angle. It is not the angle to mate.)

・角度をつけた状態で挿し込まないで下さい。挿し込んだ場合は一度抜いてから再嵌合して下さい。

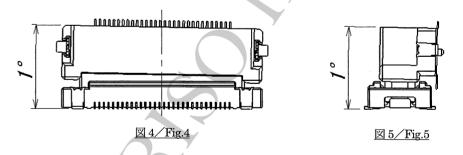
Please do not be inserted at an angle. When inserted, please extraction and re-mated.



・位置決め後、両端のモールドどうしがゆるく嵌まるまで嵌合して下さい (図3)。 After locate, please mate connector where the molds fit loosely (Fig.3).



・嵌合時の許容角度は図 $4\sim$ 図 5 になりますので、記載角度以下で使用してください。 Please mate it below the angle of the figure 4,5,6.



備考/Note

モデル形状は参考とします(現物と異なる場合があります) It refers to a fig. (It differs from an actual connector.)

制定•改訂記録

			No.	IS-	-10112 B		頁	0/2
記号	年月日	記 事		通知書No.	承 認	照	查(担当
0	2013/10/18	新規 汎用			12	高村	2	塩田
1	2013/11/6	注記「ビス止め」を削除。固定方法を限定しな	(1)	49835	75_	部本		塩田
2	2016/3/4	10.可動量, ±0.5mm 12変更		51345	大人	1		田嶋
3		起犯。11. 以停平		53398	伍林		_	水岭
	/ /					Y		
	/ /							
	/ /							
	/ /					[
	/ /							
	/ /							
	/ /							
	/ /							
	/ /		7					
	/ /							
	/ /							
	/ /							
	/ /		••••					
	/ /							
	/ /	<u> </u>						
	/ /	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	/ /							
	/ /							
	/ /							
	//							
	/ / _							
	/ /							
	/ /	·····						
	/ /							
[
	///	•••••						
	/ /	•						
	/ /	······						
				I				